





W 0126

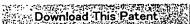
MicroPatent® PatSearch FullText: Record 1 of 1

Search scope: USG USA EPA EPB WO JP; Full patent spec.

Years: 1971-2001

Text: Patent/Publication No.: JP01143127

[no drawing available]









Go to first matching text

JP01143127 A2 SURFACE SHAPE MEASURING METHOD BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPE HITACHI LTD

Inventor(s):KATO MAKOTO ;HONMA KOICHI ;FURUMURA FUMINOBU ;FURUYA HISAHIRO Application No. 62299332 JP62299332 JP, Filed 19871127,

Abstract: PURPOSE: To shorten the process time and correctly calculate the normal line direction or inclination by using the relationship between the signals obtained from four detectors or their integral times detectors and differential coefficients of two directions crossing at right angles.

CONSTITUTION: A sample is scanned by a focused electron beam, and secondary electrons emitted from the surface of the sample are detected by four detectors 401W404. The secondary electrons emitted from the secondary electron emission point 302 on the sample 301 are emitted in four directions according to the cosine rule. Since the four detectors are applied with the electric field between them and the sample to collect secondary electrons respectively, the secondary electrons emitted toward the first W fourth quadrants are gradually bent by the electric field on their orbits and detected when they reach the first-fourth detectors 401W404. In this case, the relational expression between the signals obtained by the detectors and the differential coefficients of two directions crossing at right angles in the normal line direction of the surface or on the horizontal plane is used to determine the differential coefficients of positions on the sample, the differential coefficients are added or integrated in sequence, and the surface shape of the sample is measured. The process time is thereby shortened, and the normal line direction or inclination can be correctly calculated.

COPYRIGHT: (C)1989, JPO& Japio

Int'l Class: H01J037244; H01J03722







□ Include

For further information, please contact:

Technical Support | Billing | Sales | General Information

卵日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-143127

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成1年(1989)6月5日

H 01 J 37/244 37/22 7013-5C 7013-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全7頁)

ᡚ発明の名称 走査電子顕微鏡による表面形状測定方法

到特 願 昭62-299332

郊出 願 昭62(1987)11月27日

神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株式会社日立製作 誠 蒰 700発 明 者 加 所システム開発研究所内 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株式会社日立製作 間 弘 眀 者 太 砂発 所システム開発研究所内 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1099番地 株式会社日立製作 文 伸 の発 明 者 古 村

所システム開発研究所内

砂発 明 者 古 屋 寿 宏 茨城県勝田市市毛882番地 株式会社日立製作所那阿工場 内

⑪出 颵 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

明細審

弁理士 礎村 雅俊

1.発明の名称

の代 理

- 走査電子顕微鏡による表面形状拠定方法
- 2. 特許請求の範囲

 - 2. 前記関係式は、試料を囲む4個の検出器の借 号値、あるいは4の整数倍の個数の検出器を阅 数の検出器から成る4つの組に分けた各組の信

dh' Istic-Io-Ia.

 $\begin{array}{ll} \partial_{\mathcal{A}} & \sqrt{3(I_A+I_B+I_C+I_D)^2-2\{(I_A+I_B)^2+(I_B+I_C)^2+(I_C+I_B)^2+(I_0+I_A)^2\}} \\ \partial_{\mathcal{A}} & & I_C+I_D-I_A-I_B \end{array}$

 $\partial y = \sqrt{3(I_A+I_B+I_C+I_D)^2-2[(I_A+I_B)^2+(I_B+I_C)^2+(I_C+I_D)^2+(I_0+I_A)^2]}$

表面形状测定方法.

3. 発明の詳細な説明

〔 産業上の利用分野 〕

本発明は走査電子顕微鏡(以下、SEMという) による微細加工物等の表面形状測定方法に関し、 特に高精度な測定を可能とするSEMによる表面 形状測定方法に関する。

〔 従来の技術 〕

最近、個像の複談の情報を基にして表面形状を再構成する試みが盛んであるが、特開的 62-61(2 号公報には、SEMに4個の反射電子検出器を取付け、予め標準試料を用いて求めた反射電子検出 とかした 試料上の各点の法線を求め、この法線情報に基づいて試料表面の立体形状を求める方法が関示されている。また、特開的 56-150303号公報、特許登録第462147号(出願公告昭40-17898号)、ジャーナル・オブ・エレクトロン・マイクロスコープ第34巻、第4号第328~337頁(1985年)(Journal of Electron Microscopy vol.34、版4 pp.328-337(1985))では、SEMに 対向する 2 つの反射電子あるいは二次電子の検出翻を取付け、それらの検

することにある.

〔 同題点を解決するための手段 〕

(作用)

SEMでは、無束電子線で試料上を走査し、それに対応して試料表面から放出される二次電子, 反射電子等を検出し、その強度を面像調度として 同期して走査するCRT上に表示する。

従来の方法の如く、経験的に国像濃度と法線方

出出力の差あるいは平方の差が、2つの検出器を 結ぶ方向の領きと概ね比例するという経験的事実 を用いて、2つの検出器を結ぶ方向の断面上の各 点の領きを求め、この情報に基づいて断面形状を 求めていた。

〔 発明が解決しようとする問題点 〕

しかし、上記特問昭 62-6112号公報では、標準 試料の値と比較して法線方向を決定する操作に時 間がかかり、また、基準試料の局所的な傷等が直 接的に結果に影響する等の不都合な点があった。

また、他の2つの校出器を用いる方法では、傾きの計算式が経験的なもので、必ずしも正確でないこと、特に、検出器を結ぶ方向と直交する方向に傾き成分がある場合、傾きが不正確になるという問題があった。

本発明は上記事情に震みてなされたもので、その目的とするところは、従来のSEMによる次面形状脚定方法における上述の如き問題を解消し、処理時間が短く、正確に法線方向あるいは傾きを計算可能なSEMによる表面形状期定方法を提供

向あるいは面の傾きを求めるのみでは不充分で、 理論的な解析を加えることにより正確な盗線ある いは傾きが得られる。

上記二次電子は、例えば、第3回において、試料 301上の二次電子放出点302 から、さで示される法線 303を中心として「余弦則」に従った強度で放出される。これについては、例えば、C.W.オートレイ著、紀本都健訳「走査電子環境鉄製器」(コロナ社刊)の第4章を参照することができる。

具体的には、法線からαの方向の立体角 d Q に 放出される二次電子の数は、二次電子総数を N と すると、次の式で与えられる。

この二次電子を、第4回に示す如く、第1~第4の四つの検出器401~404で検出する。試料 301上の二次電子放出点 302から放出された二次電子は、法線 303の方向に最も多く放出されるが、前述の余弦則に従い、四方に放出される。四つの検出器では、それぞれ、二次電子を捕集するためば

科との間に電場をかけてある。このため、第4回の第1金限の方向に放出された二次電子は、次第に電場で軌道を曲げられ、第1検出器 401に達し検出される。同様にして、第2条限の方向に放出された二次電子は第3検出器 403に、第4条限の方向に放出された二次電子は第4検出器 404に検出される。

なお、上述の物理的モデルに関しては、第33回 応用物理学関係連合講演会資料,pp.356(2a-ZA-7) 「散組形状の二次電子コントラストの理論解析」 (1986)の記載が参考になる。

また、上記物理的モデルより i = 1・2・3・4 とし、第1 検出器の信号強度を I にとすると、第 3 図に示す接平面 304上の立体角領域に関するそれぞれの象限における次の立体角積分によって、 I にを求めることができる。

$$I_i = \frac{N}{\Pi} \int \cos \alpha \, d\Omega, i = 1, 2, 3, 4$$
 Π
 $\Re + \operatorname{Cos}_k \otimes \mathcal{O}$
 $\Re \operatorname{LREY}(S)$
 $\operatorname{cos}_k \otimes \operatorname{Cos}_k \otimes \mathcal{O}$
 $\operatorname{cos}_k \otimes \operatorname{Cos}_k \otimes \mathcal{O}$
 $\operatorname{Cos}_k \otimes \operatorname{Cos}_k \otimes \mathcal{O}$

体角領域は、x 軸を中心に回転しただけで不変であり、 I_B/N 、 I_L/N は不変である。

[補題2]

半球上のy=0の断面上で、次の式fは表面の × 複分に一数する。

$$f = \frac{I_L - I_R}{2\sqrt{I_L \cdot I_R}} \cdots (3)$$

(補題2の証明)

第6図に示すような通常の極度概数示をとる。 I。に対する前記式(2)の積分は、法線を

$$\vec{n} = (\sin \theta_{\bullet}, 0, \cos \theta_{\bullet})$$

とすると、次のようになる・

$$I_{n} = \frac{N}{n} \int_{0}^{\frac{\pi}{2}} \int_{0}^{1} \cos a \sin \theta d \theta d \phi$$

伹し、(θ,♦)の方向ベクトルを

= (ain 8 cos \$\phi\$, sin 8 sin \$\phi\$, cos \$\text{0}\$) \tag{2} \tag{7}.

= sin θ sin θ cos φ + cos θ scos θ また、θ sax は θ の 積分 範囲の上限で、接平面 この式は、二次電子の放出は量Nを含んでいるが、最終的にはNと無関係な式にまとめるので、 表面の傾斜角等によって変化するNに関する知見 は不要である。

ここで、 半球面上における次の三つの補類を証明しておく。 半球面上には、 すべての法線方向が揃っているので、 半球面上での面の法線と画像濃度の関係は、 そのまま一般試料の表面の法線を求めるのに用いることができる。

(補紙1)

I m = I · + I · · · I · □ I · + I · としたとき・
I m / N · I · / N は 第 5 図 (a) の半球面 501上の ×
一定の断面 502上で、一定値をとる。

・(補題1の証明)

 I_R は x正方向に放出された二次電子の移和、 I_L は x 負方向に放出された二次電子の移和である $(N=I_R+I_L)$ 。 斯田 502上では、法線、接平面と y-z 平面 (あるいは 斯面 502) との位置関係は、 x 報を中心に回転しただけで不変である。 これより、 I_R , I_L に対する 前記式(2)の發分の立

により決定される。具体的には平面す・ $\mathbf{z} = \mathbf{0}$ と、 平面 $\mathbf{y} = \mathsf{tan}\,\phi \cdot \mathbf{x}$ の交線の θ を求めれば良い。 $\mathbf{0} \le \theta$ 。 $< \mathbf{x}/2$ と考えると次の式で与えられる。

$$\sin \theta \max = \frac{1}{\sqrt{1 + \cos^2 \phi \tan^2 \theta_o}}$$

$$\cos \theta \max = \frac{\cos \phi \tan \theta_o}{\sqrt{1 + \cos^2 \phi \tan^2 \theta_o}}$$
....(4)

この様分は、解析的に評価でき、次の式で与えられる。

$$I_R = \frac{N}{2} (1 + \sin \theta_*)$$

同様にして、

$$I_{L} = \frac{N}{2} (1 - \sin \theta_{\bullet})$$

これより、x散分すなわち-tanθ。が求まり、

x 数分 (-tan
$$\theta_*$$
) =
$$\frac{I_L - I_R}{2\sqrt{I_R \cdot I_L}}$$

(福雄3)

第5図(b)において、半球上の点Aにおけるス 徴分p.と、点Bにおけるy機分q.が与えられる
$$p = p_{o} \sqrt{\frac{1 + q_{o}^{2}}{1 - p_{o}^{2} q_{o}^{2}}}$$

$$q = q_{o} \sqrt{\frac{1 + p_{o}^{2}}{1 - p_{o}^{2} q_{o}^{2}}}$$
\tag{5}

(補超3の証明)

球の方程式をx*+y*+z*=R*とすると、点 Aのx 微分と点Bのy微分は、それぞれ次式で与えられる。

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{R^2 - y^2}}$$

これらを、それぞれ p.,q.とおくと、点Cの x微分,y微分は、それぞれ、

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}$$

本関係式は、経験的な式を用いていた従来の方 法とは異なり、正確な環論式である。

法級が得られれば、この情報を逐次加算積分す ることにより、表面形状が得られる。

x = i , y = j の点の高度。x 微分, y 微分を それぞれ、z i s, P i s, q i s とすると、z s s を 基準 値として、z i s は、例えば、次のように求められる。

$$z_{1i} = z_{oo} + \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{i} (p_{m+o} + p_{m+i+o}) + \frac{1}{2} \sum_{m=0}^{i} (q_{1,m} + q_{i,m+i}) \cdots (7)$$

(実施例)

以下、本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。

第2 図は、本発明の一変筋例である、SEMに四個の二次電子使出層を取付けた表面形状器定数 図のハードウェア構成図である。第2 図において 類体 101の電子銃 102から放出された電子線 103 は、電子レンズ系 104により収束偏向させられ、 と表わされるので、 p m , q o を使って表わされ、 種中の式が得られる。

以上の三つの補題を用い、第5図(b)の点でに おける法線を、点でにおける I,,I,,I,,I,の 位から決定することができる。

まず、補題1より、点Aの I_R/N , I_L/N の値がわかる。補題2の式(3)は I_R , I_L に関して、分母分子同次なので、これから点Aの x 微分を求めることができる。阿線にして、 I_L と I_a , I_b とびして(I_L , I_b)、同じ操作を繰り返すことにより、点Bの y 微分を求めることができる。

ここで補類3を用いれば、目的は達せられる。 その結果、点Cのx 微分pとy 微分 q は、次のように与えられる。

$$p = \frac{I_{s} + I_{s} - I_{s}}{\sqrt{3(I_{t} + I_{s} + I_{s})^{2} - 2((I_{s} + I_{s})^{2} + (I_{s} + I_{s})^{2} + (I_{s} + I_{s})^{2} + (I_{s} + I_{s})^{2})}} \cdots (6)$$

$$q = \frac{\Gamma_1 + \Gamma_4 - \Gamma_4 - \Gamma_5}{\sqrt{3(\Gamma_4 + \Gamma_4 + \Gamma_4)^2 - 2((\Gamma_4 + \Gamma_4)^2 + (\Gamma_4 + \Gamma_4)^2 + (\Gamma_4$$

試料台 105上の試料 106上に入射する。これに対応して、上配試料 106から二次電子 107が放出され、第1 検出器 108, 第2 検出器 109, 第3 検出器 110, 第4 検出器 111により検知される。

その信号は、キーボード 112からの指示に基づいて作動するコンピュータ 113により演算試理され、検出器の信号そのもの、あるいは、演算処理された結果は、ディスプレイ 114に表示される。

$$\begin{split} p = & \frac{k_1 \cdot (I_2 + I_3 - I_4)}{\sqrt{3(I_4 + I_4 + I_4)^2 + 2((I_4 + I_4)^2 + (I_4 + I_3)^2 + (I_4 + I_4)^2 + (I_4 + I_4)^2)}}{k_2 \cdot (I_3 + I_4 - I_4 - I_4)} \\ q = & \frac{k_2 \cdot (I_3 + I_4 - I_4 - I_4)}{\sqrt{3(I_4 + I_4 + I_4 + I_4)^2 + 2((I_4 + I_4)^2 + (I_4 + I_4)^2 + (I_4$$

特開平1-143127(5)

ここで、定数 k , k k , は、事前にキャリブレーションをして決めておく。すなわち、予め表面形状のわかっている試料を用いて測定を行い、上記定数 k , k k , を、その形状を最も忠実に表わすような値にとっておく。

ステップ 203では、上記ステップ 202で求めた 領色成分を基準点から一次元的に加算額分する。 この加算額分は、例えば、前に示した式(7)に従って行う。

ステップ 204では、この結果を表示する。

本実施例によれば、SPMの形像原理に基づいた理論式を用いているので、歪みの少ない数面形状を高速に得られるという効果がある。

上紀実施例は一例として示したものであり、本 発明はこれに限定されるべきものではない。

(発明の効果)

以上述べた如く、本発明によれば、試料上を集束した電子ピームで走査し、試料の表面形状に応じて放出される二次電子を検出し、検出信号無と 関像線皮とを対応させて面像化するSBMにおい

110:第3校出器、111:第4校出器、112:ギーボード、113:コンピュータ、114:ディスプレイ。

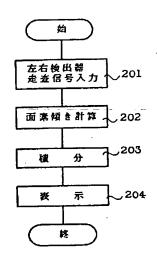
て、試料を囲む如く、4個あるいはその整数での 個数の検出器を取付け、該検出器から得られた個 号と面のは分配数との関係式を用いて、試料上のの はないは水平ののははないで、試料上のの がのがはないないで、 がのではないないで、 がのではないないで、 がのでいるので、 がのでいるので、 がのでいるので、 がのでいるので、 がのでいるので、 がのでいるので、 がのでいるので、 がいているので、 がいているといいで、 がいているといいる。 でいるといいるのである。

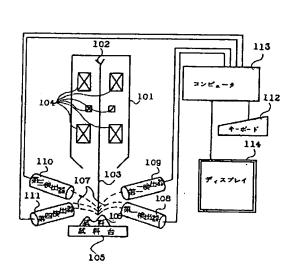
4. 四面の簡単な説明

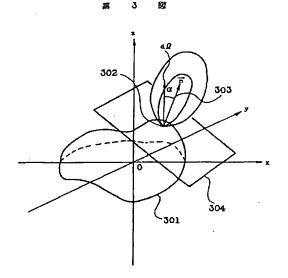
第1回は本発明の一実施例における処理のフローチャート。第2回はSEMに四個の二次電子校出器を取付けた表面形状態定装置のハードウェア構成図。第3回はSEMの形像過程を示す図、第4回は試料の回りの平面図、第5回。第6回は座標系を示す図である。

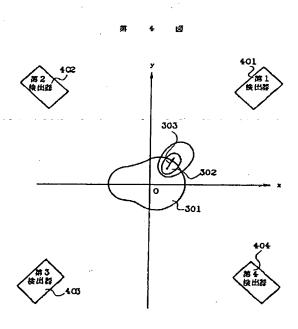
101: 無体、102: 電子統、103: 電子線、104: 電子レンズ系、105: 試料台、106: 試料、107: 二次電子、108: 第1 検出層、109: 第2 検出層。

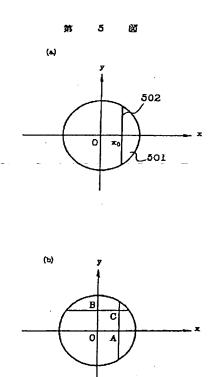
第 1 図



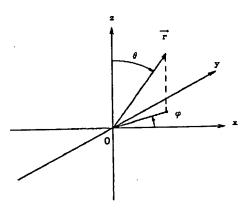








第 6 図



THIS PAGE BLANK (USPTO)